

# Reisestipendium

des Deutschen Talsperrenkomitee  
zur Teilnahme am ICOLD Annual Meeting  
und Kongress  
vom 16. - 23. Mai 2025 in Chengdu (China)

- Haben Sie bis Januar 2025 Ihre Master- oder Diplomarbeit im erweiterten Themenfeld der Talsperren abgeschlossen?
- Wollen Sie die weltweiten Talsperrenexperten kennen lernen?
- Haben Sie nächstes Jahr im Mai das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet?

Wenn Sie alle drei Fragen mit ja beantworten können – dann bewerben Sie sich doch für unsere Reisestipendien! Wir übernehmen alle Kosten (Flug, Hotel, Tagungsgebühr...) für Sie!

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier:

<https://www.talsperrenkomitee.de/de/Reisestipendium.html>

Reichen Sie Ihre Diplom- bzw. Masterarbeit, ein maximal zweiseitiges Empfehlungsschreiben Ihres Betreuers jeweils ausschließlich als pdf-Datei (maximal 20 MB) und Ihre Kontaktdaten mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer unter der oben genannten WEB-Adresse ein.

**Einsendeschluss ist der 15.02.2025**



Mitglied der Internationalen  
Talsperrenkommission ICOLD

Niedersedlitzer Platz 13  
01259 Dresden  
Telefon: 0351 | 33 94 80 77  
Telefax: 0351 | 33 94 80 88

geschaeftsfuehrer@talsperrenkomitee.de  
www.talsperrenkomitee.de

Präsident  
Dr.-Ing. Hans-Ulrich Sieber  
Geschäftsführer  
Dr.-Ing. habil. Uwe Müller

HypoVereinsbank  
BIC HYVEDEMM414  
IBAN DE 6030 2201 9003 6405 9078